CLIPPEDIMAGE= JP361272373A

PAT-NO: JP361272373A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61272373 A

TITLE: SPUTTERING DEVICE

PUBN-DATE: December 2, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OSHITA, YOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO: JP60114103 APPL-DATE: May 29, 1985

INT-CL (IPC): C23C014/36

US-CL-CURRENT: 204/298.16,204/298.19

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the effect of a magnetron magnetic filed on a substrate and to obtain a magnetic substance film having excellent uniaxial anisotropy by providing a thin grooved part on the surface of a target.

CONSTITUTION: A magnetron magnetic filed is generated by a magnet 8 on the front surface of a target 7 to obtain locally high-density plasma and the particles sputtered by the plasma are deposited on a substrate 14 to form a thin film. At this time, a thin grooved part 17 is provided on the inside of the magnet 8 of the target 7. Consequently, the part is saturated with magnetic flux, a part of a clockwise magnetic line of force 16 is leaked into the space, a counterclockwise magnetic line of force 16' is pushed to the left in the figure and the effect of the magnetron magnetic field on the substrate 14 is reduced as shown by the chain line. By this constitution, a magnetic field having excellent parallelism can be impressed on the substrate 14 and a magnetic substance film having excellent uniaxial anisotropy can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-272373

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)12月2日

C 23 C 14/36

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 スパツタ装置

②特 願 昭60-114103

20出 頭 昭60(1985)5月29日

 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 和 曹

発明の名称 スパツタ装置

特許請求の範囲

1. 少なくとも、気密を保持された容器と、該容器に保持された一対の成膜材料からなるターゲットと、成膜すべき基板とを有し、前記ターゲットはその前面に磁車を発生する手段をもち、前記基板面に略平行な磁場を印加できる手段をもつものにおいて前記ターゲット面上は前記磁車を発生する手段の内側に溝形状の薄肉部を設けたことを特徴とするスパッタ装置。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明はスパツタ装置に関するものである。

〔発明の背景〕

各種材料の薄膜化手法の1つとしてスパツタ法は知られている。特に膜作成の高速化、あるいは高真空化による作成膜の高品質化を狙つた、ターゲット背後に永久磁石あるいは電磁石を配し、プラズマ閉じ込め磁界を生成するプレーナ形マグネ

ロトン式スパツタ装置は衆知である(例えば特別 昭58-199861等)。一方、磁性体をスパツタする 際、作成した膜に一輪異方性を付与する目的で、 成膜基板に磁場を印加する方法も特開昭58-25475 等で公知である。しかし、これら方法によれば、 放射状の磁場が印加され、等方的に一軸具方性を 得ることが出来ない。基板両端に平行に永久磁石 を配置する。又は大口径の磁場発生用コイル又は 電磁石等の磁場発生手段を用いること等により、 この点は回避できるが、下記の問題が新たに生ず る。すなわち、ターゲント前面に生ずるマグネト ロン磁場は一般に数百ガウスの程度であるのに対 し、基板上に与える磁場は数十ガウスの程度であ る。このため、ターゲット磁場の基板傾磁場へ与 える影響が大きく、付与した磁場の平行性を流す 乱すことになる。基板側磁場の強度を増し、ター ゲット磁場の与える影響の程度を軽減することも 考えられるが、これでは逆にターゲット磁場強度 を乱すことになり、プラズマ密度分布に偏よりを 生ずる.

. A.,

(発明の目的)

本発明の目的は、マグネトロン方式のスパッタ 装置において、マグネトロン磁場の影響が少なく 基板上に平行性の良い磁場を印加できる構造を提供するにある。

(発明の極要)

本発明は上記目的を遊成するため、ターゲット のエロージョン部より内側に、厚みを稼くし基板 側へのマグネトロン磁場の影響を低く抑えだもの である。

(発明の実施例)

以下に、本発明の実施例を用いて説明する。第 1 図の断面図において、真空容器1内に、ターゲント部2及び基板部3が配置されている。真空容器1内は排気口5より図示しない排気設置により、通常10~「Torr程度の超高真空に排気した後、始気口4より図示しないガス供給系により所望の例えばAェガス等を流量制御しながら供給し、真空容器1の中を一定の零囲気ガス圧に保つ。ターゲント部2は、絶象物6により真空容器1より絶象

一般にターゲット形状は円形又は長方形等の対 称形状で用いられる場合が多い。この場合はマッ ピング結果も対象であるので関では半分のみかいで ここでは軸対称の円形ターゲットの場合についたで 示すが、ここでの結果は長方形等のターゲットで も定性的には四様の傾向となる。第3回におり、 本発明のポイントは、ターゲットでの でで、 本発明のポイントは、ターがリカでで、 内側に相当する部分にしたものである。この結果、 空間に漏れるようにしたものである。 保持されたターゲット7、永久磁石8、永久磁石8から出る磁束の帰路を与える鉄心9、及びそれらを収納する容易10と、真空容易1と同電位のアースシールド11からなる。

基板部 3 は、絶象物により真空真器 1 から絶象保持された基板ホルダー 1 3 と、基板 1 4 と、基板 1 4 に平行職場を与える職石 1 5 からなる。電気のには、真空容器 1 は通常接地電位とし、ターゲットにはグロー放電を維持できる電力を供給する。目的によっては最適では、ここでは接続する。基板部 3 は、ここでは接地電位としているが、パイアススパッタ等の目ので設しているが、パイアススパッタ等の目の表面位としているが、パイアススパッタ等の目の表面位としているが、パイアススパッタ等の目の表面を表示を表示。

この結果、ターゲット部2と基板部3の間にグロー放電が生じプラスマが生成される。このときターゲットの前面にはここでは永久磁石8によりマグネトロン磁場が発生しており、局部的に高田度のプラズマが生ずる。永久磁石に変つて電磁石を用いる場合も多い。これによりスパッタされた

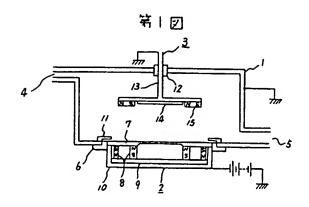
以上述べた如く本発明によれば、マグネトロン磁場の基板への影響を少なくできることにより、基板へ平行性の良い磁場を印加することが可能となり、一軸異方性の良い磁性体膜を得ることができる効果がある。

図面簡単な説明

第1 図は本発明のスパッタ装置の実施例の断面 図、第2 図は従来技術による構成の磁場分布を表 わす要部断面図、第3 図は第1 図の構成の磁場分 を表わす要部断面図、第4 図、第5 図、第6 図は それぞれ本発明のスパッタ装置の他の実施例の真 空容器内のターゲット部断面図である。

1…容器、7…ターゲツト、14…基板。

代理人 弁理士 小川勝男



第2回

